

ZTE iDCNet数据中心交换机产品系列

框式核心/汇聚交换机



ZXR10 9916X

- 32U高, 16个业务槽位
- 自主研发交换网芯片
- 自主研发转发芯片
- 自主研发CPU
- 5+1交换网卡
- 支持GE/10G/25G/40G/
- 100G/400G接口
- 支持无损以太



ZXR10 9908X

- 17U高, 8个业务槽位
- 自主研发交换网芯片
- 自主研发转发芯片
- 自主研发CPU
- 5+1交换网卡
- 支持GE/10G/25G/40G/
- 100G/400G接口
- 支持无损以太



ZXR10 9904X

- 11U高, 4个业务槽位
- 自主研发交换网芯片
- 自主研发转发芯片
- 自主研发CPU
- 5+1交换网卡
- 支持GE/10G/25G/40G/
- 100G/400G接口
- 支持无损以太

盒式核心/汇聚交换机



ZXR10 5960M-8M-HI

- 4U高, 8槽插卡盒式
- 16x100G接口卡
- 4x400G接口卡
- 自主研发CPU
- 控制平面物理独立
- 支持无损以太



ZXR10 5960M-4M-HI

- 2U高, 4槽插卡盒式
- 8x100G接口卡
- 24x25G+2x100G接口卡
- 自主研发CPU
- 支持无损以太

TOR接入交换机

HOT



ZXR10 5960X-56QU-HF

- 1U高，固定盒式
- 48x25G+8x100G
- 自主研发转发芯片
- 自主研发CPU



ZXR10 5960X-56QU-HG

- 1U高，固定盒式
- 48x25G+8x100G
- 自主研发转发芯片
- 自主研发CPU

HOT



ZXR10 5960X-54DU-HF

- 1U高，固定盒式
- 48x10G+6x100G
- 自主研发转发芯片
- 自主研发CPU



ZXR10 5960X-54DU-HG

- 1U高，固定盒式
- 48x10G+6x100G
- 自主研发转发芯片
- 自主研发CPU



ZXR10 5960X-32U-ES

- 1U高，固定盒式
- 32x100G
- 自主研发转发芯片
- 自主研发CPU
- 支持无损以太



ZXR10 5960X-56QU-ES

- 1U高，固定盒式
- 48x25G+8x100G
- 自主研发转发芯片
- 自主研发CPU
- 支持无损以太



ZXR10 5960M-56QU-HI

- 1U高，固定盒式
- 48x25G+8x100G
- 自主研发CPU
- 支持无损以太

白盒交换机



ZXR10 5960M-128Y-HX

- 4U高，固定盒式
- 128x400G



ZXR10 5960M-8M-HX

- 4U高，8槽插卡盒式
- 16x100G接口卡
- 4x400G接口卡



ZXR10 5960M-56VX-HX

- 1U高，固定盒式
- 48x100G+8x400G



ZXR10 5960M-56QU-HX

- 1U高，固定盒式
- 48x25G+8x100G